PAT-NO:

JP363153277A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63153277 A

TITLE:

LASER CVD DEVICE

PUBN-DATE:

June 25, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HAMA, TOSHIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI ELECTRIC CORP RES & DEV LTD

N/A

APPL-NO:

JP61300279

APPL-DATE:

December 17, 1986

INT-CL (IPC): C23C016/48

US-CL-CURRENT: 427/248.1, 427/586

ABSTRACT:

PURPOSE: To permit formation of film on a large area substrate without

moving the substrate by moving a nozzle in a reaction vessel and condenser lens

on the outside of the vessel and permitting sweeping of only the nozzle in a

perpendicular direction.

CONSTITUTION: Laser light 7 is condensed by the condenser lens 8 through a

window 9 to the top end of the nozzle 6 in the reaction vessel 1 of a CVD

device. The lens 8 is moved like an arrow 32 in synchronization with the

sweeping of the nozzle 6 in parallel as shown by an arrow 31 so that the light

can be condensed always to the top end of the nozzle 6. The nozzle 6 is so

formed that the nozzle can be swept in the direction perpendicular to

the arrow

31. The window 9 is formed to a rectangular shape so that the laser light

source and lens 8 are moved parallel with the nozzle 6. The formation of the

film over the entire surface of the substrate 3 on a fixed substrate susceptor

2 and the reduction of the volume of the reaction vessel 1 are thereby permitted.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-153277

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和63年(1988)6月25日

C 23 C 16/48

6554-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

レーザCVD装置

②特 願 昭61-300279

20出 類 昭61(1986)12月17日

砂発 明 者 濵

敏 夫

神奈川県横須賀市長坂2丁目2番1号 株式会社富士電機

総合研究所内

⑪出 願 人 株式会社 富士電機総

合研究所

20代理人 弁理士 山口 巖

明 和 書

1. 発明の名称 レーザCVD装置

2. 特許請求の範囲

2) 特許請求の範囲第 1 項記載の装置において、ノ ズルおよび該ノズル近傍のレーザ光集光部が基板 固に平行でレーザ光入射方向に垂直にも提引可能 であることを特徴とするレーザ C V D 装置。

3)特許請求の範囲第1項記載の装置において、復

数のノズルならびに核ノズル近傍に集光されるレーザ光の光源および光学系が基板面に平行面内でレーザ入射方向に垂直に配列されたことを特徴と
するレーザCVD装置。

3. 発明の詳細な説明

神奈川県横須賀市長坂2丁目2番1号

(産業上の利用分野)

本発明は、レーザ光を光源として光分解により 原料ガスを分解し、分解により生成された活性種 を大面積基板に堆積させて薄膜を形成するレーザ CVD装置に関する。

〔従来の技術〕

この種の装置としてラジカルジェットをレーザにより形成して成膜する方法が特別昭60-65945 号により特許出題されている。第2 図はその方法の原理図を示すもので、反応槽 1 内には基板支持台 2 が設けられ、それに基板 3 が取付けられ、基板温度はヒータ 4 により任意の値に設定できるようになっている。基板 3 に対向するように原料がスを費出させるための、原料ガス運管 5 に連過するノズル 6 が取付けられており、レーザ光 7 がレ

ンズ 8 により 25 9 を 退じて そのノズル 6 の 先端部 に 集光されている。反応 信 1 の 内部 は、ノズル 6 から 噴出した ガス 焼を 自由 影張 流 10 とする ため 真空 非ソブで 排気 ひっせん ない ない ない で が 光 湿 として A r P エキシマレー ザの よう な 紫外レー ザを 用いる 場合、 代表的な レーザパルス は 数十 パルスノ 秒 で あり、ノズル 6 の ニードルパルブ も これに 同期 して 開かれ、 バルブ が 閉いている 時間 は できる だけ 短 くする (1 maec 程度)。 こうして 得られた ラジカル 淀 10 は 基板 3 に 吸付けられ 基板上に 堆積して 薄膜を形成する。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本発明はは、れたの目的を達成するために、ないには、ないのでは、ないないのでは、ないないのでは、ないのではないでは、ないのではないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではな

集光レンズを反応槽外で移動させて、反応槽内で 基板面に平行に揚引されるノズル近傍につねに集 光させることにより、基板への均一な成膜を行う ことができ、ノズルおよびそのノズル近傍のレー ザ光集光部が基板面に平行でレーザ先入射方向に 最直にも揚引可能とするか、あるいは一方向に揚 なる光学系20は原料ガス運管 5 との間をフレキシブルの管12で連結されたノズル 6 と一体となって、矢印13のように掃引可能な基板支持台 2 上に取付けられた基板 3 の掃引方向と直角な方向すなわち紙面に垂直方向に掃引可能とし、大面積基板への成膜を行えるようにする装置が特勵昭60 - 65945号により特許出顧されている。

(発明が解決しようとする問題点)

第3図に示した装置においては、ノズルおよび 光学系を一体にして真空反応槽1内で掃引させる ため、駆動機様が複雑になり、反応槽も大型化し て真空排気系の高能力化を要し、設備のコストに 占める割合が高くなり、大面積基板上に成膜する ことによる太陽電池の低コスト化のメリットが小 さくなる底があった。

本発明の目的は、上述の問題を解決し、反応権内でノズルと基板のみを提引することにより、あるいはさらにノズルのみを提引することにより大面積基板への成膜を行うことのできるレーザCV D装置を提供することを目的とする

引可能なノズルおよびそれに付属したレーザ光源 および光学系の複数組を基板面に平行面内でレー ザ光入射方向に配列すれば、基板を全く動かすこ となく基板全面に成膜できる。

(実施例)

をそれに直角に移動させなければならないが、ノ ズル6を矢印31と直角方向、すなわち紙面に垂直 方向にも掃引できるようにし、窓9を長方形にし てレーザ光源およびレンズ8をそれに平行に移動 させれば、固定した基板支持台2上の基板3に全 面成膜でき、反応槽1の容積を小さくできる。

第4図は別の実施例を平面図で示し、レーザ光線、レンズ8、窓9を複数個設け、ノズル6の得引方向31に対して直角方向に並べることにより、基板3の固を複数領域に分けて成膜することによって成膜に要する時間を短縮することができる。

(発明の効果)

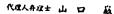
本発明によれば、真空反応槽内において原料ガスをノズルから基板に向けて噴射させる際に、ノズルで絞られたガス焼にレーザ光を集光して入射させることにより、原料ガスの一部をラジカルに分解してラジカル噴流を形成して基板に薄肉になけるせるレーザCVD装置によい、集光レンズを反応権外で移動させてつねにノズル近傍部にレブ

光を集光させることにより少なくとも基版を一方向だけ移動させることによって、基板全面に成膜することが可能になった。さらにノズルの提引を入りたできるようにし、入射レーザ光を集けるのできるようにすれば、基板面を積をさらに光波をはできる。となって振引時間を短縮できる。

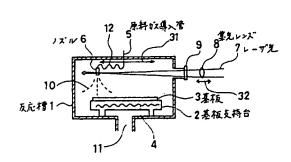
4. 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の一実施例の垂直断面図、第 2 図は従来装置の垂直断面図、第 3 図は別の従来装置の垂直断面図、第 4 図は本発明の別の実施例の 水平断面図である。

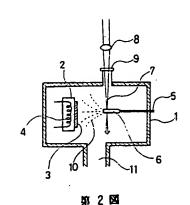
1 : 反応槽、 2 : 基板支持台、 3 : 基板、 5 : 原料ガス導入管、 6 : ノズル、 7 : レーザ光。





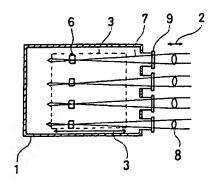


第1図



7 22 6 12 5 21 20 21 23 3 23 10 13

第3図



第 4 図